CUC-IB3G-J1ST-AT/R4T - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder

1664020

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1664020

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Polzahl: 8, 1 GBit/s, THT-Welle, Schutzart: IP20, Tray

Ihre Vorteile

- Vereinfachter Ethernet-Design-Prozess durch integrierte Befilterung
- Reduzierung von Leiterplattenkomplexität und Verringerung von EMV-Risiken
- Automatisierte Verarbeitung durch Reflow-Lötfähigkeit
- Optimale Variante für jede Applikation dank großer Produktvielfalt
- Gewappnet für anspruchsvolle Einsatzgebiete durch industrielles Design

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1664020
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	150 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNAFA
GTIN	4067923204508
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,3 g
Zolltarifnummer	85366930
Ursprungsland	CN

CUC-IB3G-J1ST-AT/R4T - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder

1664020

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1664020

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datensteckverbinder (geräteseitig)
Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45
Gehäuseschirmfedern	nein
Anzahl der Steckplätze	1
Geschirmt	ja

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	I
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Bemessungsstrom	0,5 A
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Übertragungsrate	1 GBit/s
Übertragungsgeschwindigkeit	1 GBit/s

Signalisierung

Statusanzeige vorhanden	nein

Maße

Breite	15,75 mm
Höhe	17,4 mm
Länge	21,5 mm
Bauhöhe	13,80 mm
Orientierung zur PCB	90,00 °
Datenpinlänge	3,20 mm

Materialangaben

Material Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht)	Au (0,762 µm / 30 µ")
Material Metalloberfläche Kontaktbereich (Zwischenschicht)	Ni (1,270 µm min / 50 µ" min)
Material Metalloberfläche Lötbereich (Zwischenschicht)	Ni (1,016 µm min / 40 µ" min)
Material Metalloberfläche Lötbereich (Deckschicht)	Sn (3,048 µm min / 120 µ" min)
Material	Kupferlegierung (Gehäuse (Schirmung))
	Ni (0.762 µm min / 30 µ" min) (Gehäuse Schirmung (Deckschicht))
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Material	LCP (Gehäuse (Buchse / Insert))

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja

Flammwidrigkeit	UL 94 V0

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	> 750
Steckkraft	< 20 N
Ziehkraft	< 20 N

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Prüfspezifikation

Prüfspezifikation	IEC 60603-7

Umgebungsbedingungen

Schutzart (gesteckt)	IP20
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C

Normen und Bestimmungen

Flammwidrigkeit	UL 94 V0

Montage

Montageart	THT-Welle

Verarbeitungshinweise

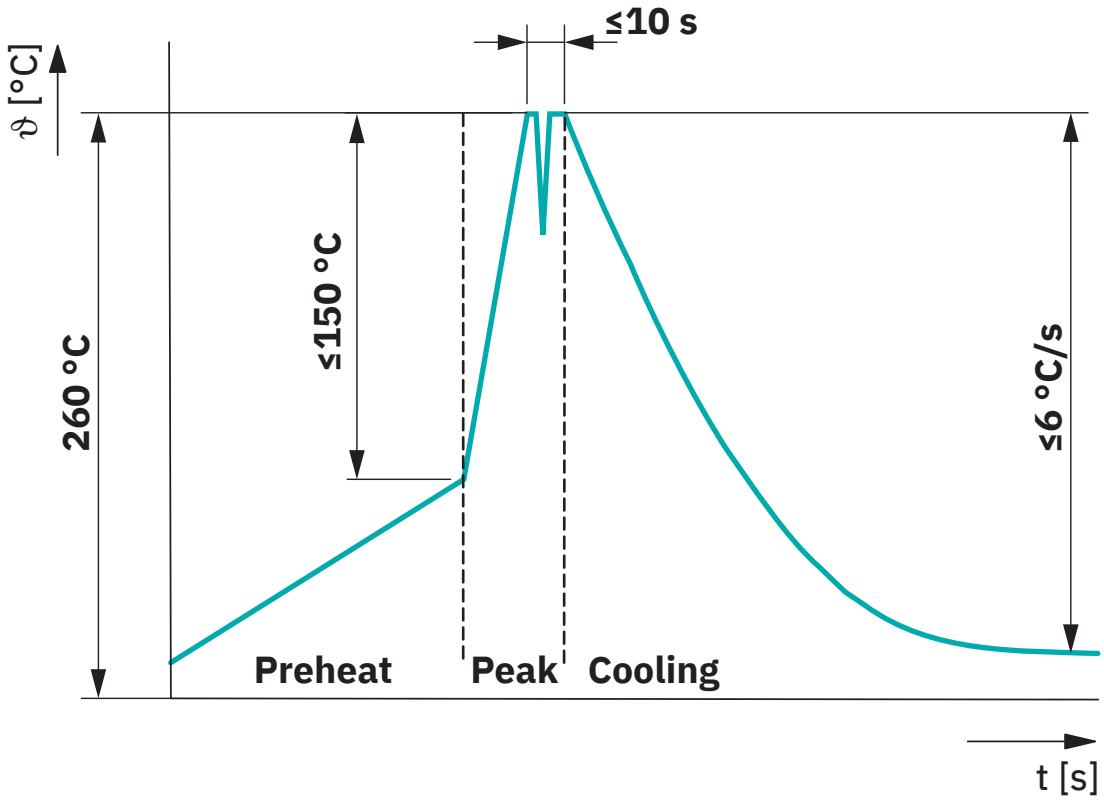
Classification Temperature T_c	260 °C

Verpackungsangaben

Verpackungsart	Tray

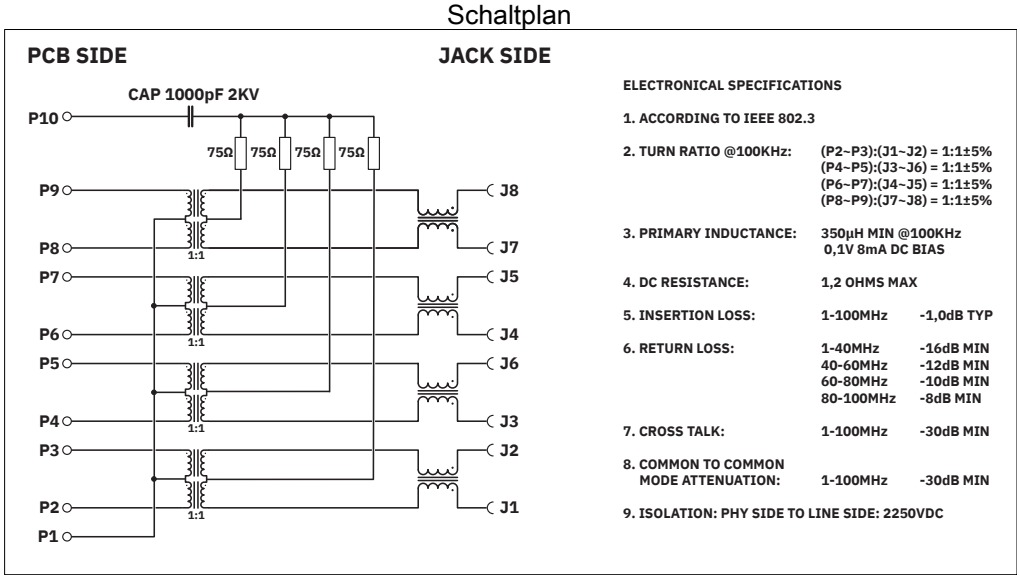
Zeichnungen

Diagramm



Classification wave soldering profile

Schaltplan



Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1664020

cULus Recognized
Zulassungs-ID: E140403-20250401

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de